PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-139854

(43)Date of publication of application: 13.05.1992

(51)Int.Cl.

H01L 21/68 B65G 49/00

B65H 5/04

(21)Application number: 02-263612

(71)Applicant:

SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

01.10.1990

(72)Inventor:

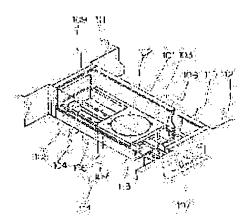
TOMIZUKA KIYOSHI

(54) VACUUM TRANSFER DEVICE FOR WAFER

(57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to move a wafer subjected to alignment control at high speed as it is in its initial positional attitude by a method wherein the title device is constituted into such a structure that the moving operation of the wafer can be conducted by a moving body having retention and release mechanisms for the wafer.

CONSTITUTION: The title device is provided with a moving body 102, which is situated in a structure, has retention and release mechanisms for a wafer 101 and conducts a transfer operation by a direct or indirect driving mechanism. The wafer 101 which is a material to be transferred subjected to alignment control to the device is carried in and is delivered on the moving body 102 having the detention and release mechanisms. The wafer 101 is held and fixed by the retention mechanism, the body 102 executes the transfer operation by the direct or indirect driving mechanism, which is annexed to the structure, to an arbitrary distance and after the moving body is stopped, the wafer is released and a delivery for carrying out the wafer is performed. Thereby, the wafer can be moved at high speed as it is in its initial positional attitude without being subjected to effect due to an inertia force.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本 国特 許 庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-139854

@Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)5月13日

H 01 L 21/68 B 65 G 49/00 B 65 H 5/04 B 8624-4M A 7502-3F 7111-3F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

毎発明の名称

ウエハーの真空搬送装置

②特 願 平2-263612

②出 顧 平2(1990)10月1日

加発明者 富塚

滑 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

の出 顔 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

個代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明細書

1. 発明の名称

ウェハーの真空般送發置

2. 特許請求の範囲

真空排気をしうる機構を持つ構造体により構成されるウェハーの真空搬送發置において、 構造体内にあってウェハーの保持・解放機構を有し、 かつ直接あるいは間接の駆動機構により搬送動作を実現する移動体を有することを特徴とするウェハーの真空搬送装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、各種半導体製造装置の製造装置間における、工程間、工程内のウェハーの移動を、 真空容器を介して行うウェハーの真空搬送装置に関する。

[従来の技術]

[発明が解決しようとする課題]

しかし、従来の真空搬送装置では、搬送装置搬入前に製造装置で位置合わせ制御された被搬送体であるウェハー301は、駆動ベルト306上における移動時の揺れ、ピピリ、揺れなどにより、搬入ロゲート搬入時における初期位置姿勢を移動動作終了時である搬出ロゲート機出部において、

初期の位置姿勢を再現することができず、次の製造装置に搬出後改めて位置合わせ制御をしなおさなけのばならないという問題と、ウェハーが保持固定されない非保持型搬送であるために、 高速での搬送助作を行うと搬送用構造体との接触あるいは搬出ロゲートとの衝突によりウェハーが破損するという問題点を有していた。

そこで、本発明は従来のこのような課題を解決するため搬送用構造体の中に、ウェハーの保持・解放機構を有して位置合わせ制御された初期の位置姿勢を再現しつつ次の製造装度へ搬出するとともに高速で移動することを可能とした移動体を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

上記課題を解決するため、本発明のウェハーの真空搬送装置は真空排気をしうる機構を持つ構造体において、構造体内にあってウェハーの保持・解放機構を有しかつ直接あるいは間接の駆動機構により搬送動作を実現する移動体を有することを特徴とする。

- 3 -

2 に保持・解放機構を有する保持・解放用爪103 によって固定される。 移動体102の移動動作は搬送用構造体外部の駆動モーター104より駆動力を駆動ブーリー105へ伝え、 駆動ベルト106を介して実現する。

製造製館A111にて位置合わせ制御されたウェハーは搬入口ゲートを通じて移動体102上で受け渡しを行い、保持・固定用爪103によって保持固定される。移動体102は駆動ベルト106とガイドレール108を案内として任意距離の移動動作を行い、製造装置B112側へ移動する。移動体102が停止すると保持・解放用爪103がウェハーの解放動作を行い、位置合わせ制御されたウェハーの初期の位置姿勢を再現して製造装置B112とのウェハーの受け渡しを行うことができる。

第2図に間接駆動機構を備えた実施例を示す。 第2図において、製造装置A211と製造装置B 212間に、搬入口ゲート209と搬出口ゲート 210を介して取り付けられる裏空排気をしうる

{作用]

[実施例]

以下に本発明の実施例を図面にもとづいて説明する。第1図は直接駆動機構を備えた実施例の1 例であり、第1図において、製造装置A1112 製造装置B112間に、搬入口ゲート109と搬出口ゲート110を介して取り付けられる真空排気をしうる機構を持つ搬送用構造体113にあって、被搬送体であるウェハー101は移動体10

- 4 -

機構を持つ撤送用構造体213がある。 搬送用構造体213にあってウェハー201は移動体202に保持・解放用固定爪203によって固定される。 搬送用構造体外部の駆動モーター204は駆動 動 205に駆動力を伝え電磁石207を駆動 報上に移動させる。 移動体202には永久、磁石208があり磁石の磁力の作用によりガイドレール208に実現できかつ低発 整性とすることができる。

この部分を第3図によって詳しく説明すると、移動体202はガイドレール206にのみにより保持され回転ローラー215によって移動動作を容易にすることにより高速移動が可能となり、かつ搬送用構造体213内に他の駆動系を取り除くことができるため低発整機構とすることができる

[発明の効果]

以上述べたように、 本発明のウェハーの真空搬送機構は、 構造体内にあってウェハーの保持・開

特開平 4-139854(3)

放機構を持つ移動体によって移動動作を実現するという構造にしたことにより、位置合わせ制御されたウェハーを初期の位置姿勢を再現しかつ高速で移動動作を実現し搬送することを可能にする効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明のウェハー再空搬送装置の実 施例を示す一部破断斜視図。

第2図および第3図は、同じく間接駆動機構を 持つウェハー真空機送装置の実施例を示す一部破 断斜視図と断面図。

第4回は、 従来のウェハー真空搬送装置の一部 破断料視回。

101, 201, 301 ... ウェハー

102、202…移動体

103、203…保持・開放用固定爪

104、204、303…駆動モーター

105、305…駆動プーリー

- 7 -

1 1 2、 2 1 2、 3 1 1 ··· 製造装図 B 1 1 3、 2 1 3、 3 0 2 ··· 搬送用構造体

1 1 4、 2 1 4、 3 1 2 … 排気配管

205、304…駆動軸

108、306…駆動ベルト

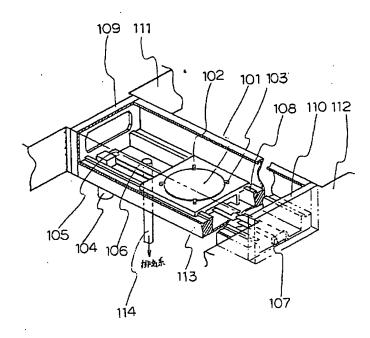
207…電磁石

208…永久既石

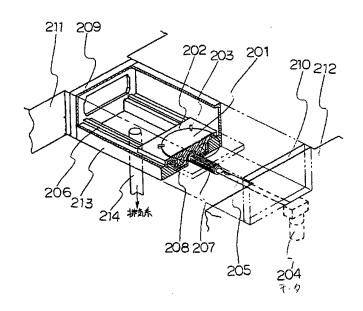
以上

出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木喜三郎(他1名)

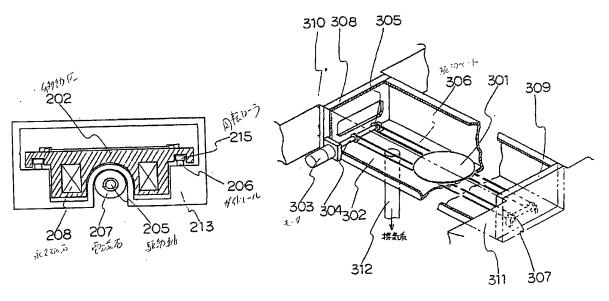
- 8



第1四



第2回



第3回

第4回